## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





# (43) 国際公開日 2005 年9 月9 日 (09.09.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/082806 A1

(51) 国際特許分類7:

M, . is

C04B 35/20

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/001463

(22) 国際出願日:

2005年2月2日(02.02.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-055884 2004年3月1日(01.03.2004) 刀 特願2004-137388 2004年5月6日(06.05.2004) 刀

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒617855% 京都府長岡京市東神足1丁 目10番1号 Kyoto (JP). (72) 発明者; および

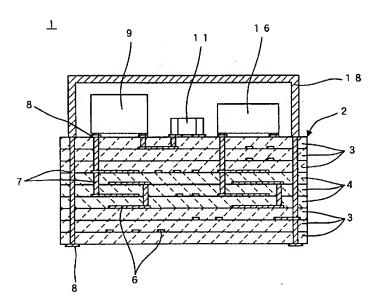
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森 直哉 (MORI, Naoya) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 守屋要一 (MORIYA, Yoichi) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 浦川淳 (URAKAWA, Jun) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 杉本安隆 (SUG-IMOTO, Yasutaka) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 小柴 雅昭 (KOSHIBA, Masaaki); 〒5430051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺 1 丁目 1 4番 2 2号 日進ビル 小柴特許事務所 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: INSULATING CERAMIC COMPOSITION, INSULATING CERAMIC SINTERED BODY, AND MULTILAYER CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

(54)発明の名称:絶縁体セラミック組成物、絶縁性セラミック焼結体および積層型セラミック電子部品



(57) Abstract: Disclosed is an insulating ceramic composition for insulating ceramic layers (3) laminated in a multilayer ceramic substrate (2) for multilayer ceramic electronic components such as a ceramic multilayer module (1). The insulating ceramic composition contains a first ceramic powder mainly containing forsterite, a second ceramic powder mainly containing at least one selected from CaTiO<sub>3</sub>, SrTiO<sub>3</sub> and TiO<sub>2</sub>, and a borosilicate glass powder. The borosilicate glass powder contains 3-15 weight% of lithium in terms of Li<sub>2</sub>O, 30-50 weight% of magnesium in terms of MgO, 15-30 weight% of boron in terms of B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 10-35 weight% of silicon in terms of SiO<sub>2</sub>, 6-20 weight% of zinc in terms of ZnO, and 0-15 weight% of aluminum in terms of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. The insulating ceramic composition can be sintered at a temperature not more than 1000°C, and a sintered body thereof has low relative dielectric constant, low temperature coefficient of resonant frequency and high Q value.

(57) 要約: セラミック多層モジュール (1) のような積層型セラミック電子部品に備える多層セラミック基板 (2) において積層される絶縁性セラミック層 (3) のための絶縁体セラミック組成物であって、

O~2005/082806~ A

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists -\Box \gamma \land (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).$ 

#### 添付公開書類:

#### — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。